

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

龙芯中科技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	AFP Habitat、Schroder Investment、国信证券、天风证券、西南证券
时间	2024年10月17日、18日、21日
地点	北京市海淀区中关村环保科技示范园龙芯产业园2号楼
上市公司接待人员	证券事务代表-李琳
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、龙芯今年上半年信息化业务的毛利率有所回升，但还未恢复到正常水平，那么随着后续新产品的陆续推出，以及政策性市场需求的回暖，想请问下对于这部分业务的毛利率，公司是否有一个大概的目标范围？</p> <p>公司2024年上半年信息化业务毛利率为21.55%，同比是增加的，后续会继续增加。一方面目前批量出货的桥片是2021年产能最紧张时生产的，成本比较高，后续桥片改版完成后，会对毛利产生贡献。另一方面是销量，目前的芯片销量还不够高，等政策性市场完全启动起来后，芯片销量提升，可以降低对固定成本的分摊，毛利率也会提升。后续新的服务器芯片出来，在性价比方面，我们认为在充分竞争市场中也比较有优势，销量也会逐步增加的。</p> <p>另外，公司2024年上半年高质量等级芯片销量减少，这部分业务的对毛利贡献较高，随着相关市场逐渐恢复常态，龙芯高质</p>

量等级芯片业务也会逐步恢复，对公司的毛利率将会是正向的影响。

因此，随着相关市场逐渐恢复常态，以及芯片销量的逐渐恢复，龙芯整体业务的毛利率希望能够恢复到百分之四五十左右的水平。

2、3B6600 的研发进展情况？

3B6600 目前处于设计阶段，8 核桌面 CPU，集成 GPGPU 及 PCIE 接口。与前款芯片相比，3B6600 的工艺不变，是在结构上进行较大的优化，预计单核性能可以处于世界领先行列，计划能够使用成熟工艺达到国外先进工艺 CPU 性能。预计 3B6600 明年上半年交付流片，预计下半年样片回来。

3、龙芯目前服务器业务情况？新的服务器产品预计什么时间推出，以及预期表现？

目前在售的服务器芯片产品主要为 16 核的 3C5000 和 32 核的 3D5000。公司支持下游厂家完成龙芯 3C5000/3D5000 双路与四路服务器研制，进入市场推广阶段，龙蜥、欧拉等服务器社区 OS、以及麒麟、统信等品牌 OS 对龙芯服务器平台支持不断完善，相关云计算与云存储解决方案厂商不断增多，基于龙芯 CPU 的服务器入围中国移动等运营商服务器集采标包，龙芯服务器方案开始在行业应用之中占有一席之地。

公司下一代服务器芯片 3C6000 目前处于样片阶段，预计 2025 年 Q2 完成产品化实现批产并正式发布。2024 年 Q4 可能会有一些 3C6000 样片和主板销售。16 核 32 线程的 3C6000/S 性能可对标至强 4314，双硅片封装的 32 核 64 线程的 3D6000（3C6000/D）可对标至强 6338，四硅片封装 60/64 核 120/128 线程的 3E6000（3C6000/Q）预计年底前封装回来。

我们认为在目前市场上所有同类型的服务器 CPU 里面，3C6000 服务器 CPU 芯片的性价比是超强的。存储服务器有足够的市场空间且没有生态壁垒。我们认为在存储服务器市

	场，3C6000 是可以面向开放市场竞争的。
--	------------------------